

股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2016-23

天津中环半导体股份有限公司 关于提前赎回非公开定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）在中国银行间市场交易商协会注册了非公开发行定向债务融资工具额度共25亿元人民币，于2013年-2014年分三个期间发行，具体内容如下：

1、公司于2013年8月20日发行完成了2013年度第一期非公开发行定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN001”），发行规模6亿元，期限三年，发行利率7.1%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2013-66）。

2、公司于2013年10月18日发行完成了2013年度第二期非公开发行定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN002”），发行规模4亿元，期限三年，发行利率7.2%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2013-84）。

3、公司于2014年3月27日发行完成了2014年度非公开发行定向债务融资工具（简称“14中环半导PPN001”），发行规模15亿元，期限三年，发行利率8.7%。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2014-28）。

为降低公司融资成本、节省财务费用，近日，公司对上述定向债务融资工具提前完成了赎回付息兑付工作。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2016年3月8日